かがわ次世代ものづくり研究会　令和７年度　第３回勉強会(R7.11.12）

「**環境に対応した包装材料の活用事例について**」

　 FAX 087-881-0425

勉強会出席申込書

　**メールアドレスは必ずご記入ください。**

|  |  |
| --- | --- |
| 企業・組織名 |  |
| ご所属部署 | 役職名 | ご芳名（フリガナ） | Ｅ－ｍａｉｌ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 住　　　所 | （〒） |
| 連　絡　先 | ＴＥＬ： | ＦＡＸ： |
| 通　信　欄 |  |

※ 参加お申込み締切日は、**１１月５日（水）**とさせていただきます。

●申込先：香川県産業技術センター

材料技術課 白川（**s.hiroshi@itc.pref.kagawa.jp**）

　　　　　　　　　 藤本（**fujimoto@itc.pref.kagawa.jp**）

〒761-8031　香川県高松市郷東町587-1

（TEL：087-881-3175　　**FAX：087-881-0425**）

